

2022-2028年中国EDA软件市场深度评估与投资战略报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2022-2028年中国EDA软件市场深度评估与投资战略报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202110/245201.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2022-2028年中国EDA软件市场深度评估与投资战略报告》共七章。首先介绍了EDA软件行业市场发展环境、EDA软件整体运行态势等，接着分析了EDA软件行业市场运行的现状，然后介绍了EDA软件市场竞争格局。随后，报告对EDA软件做了重点企业经营状况分析，最后分析了EDA软件行业发展趋势与投资预测。您若想对EDA软件产业有个系统的了解或者想投资EDA软件行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章EDA工具软件产业概述

1.1EDA(ElectronicDesignAutomation)工具软件定义

1.2EDA软件分类与用途

1.2.1电子电路设计与仿真工具

1.2.2PCB软件

1.2.3IC设计软件

1.2.4PLD设计工具

1.2.5其它EDA软件

1.3EDA软件产业链

1.4EDA软件现状

第二章EDA软件行业环境及政策情况

2.12019年国际经济及EDA市场环境分析

2.1.12019年国际经济

2.1.2EDA市场环境分析

2.2中国EDA软件行业宏观经济环境

2.2.1中国宏观经济环境综述

2.2.2中国电子行业政策

第三章EDA工具软件技术原理分析

3.1EDA技术特征

3.2EDA设计方法概述

3.3EDA技术发展趋势

3.3.1EDA技术面临深亚微米工艺技术的挑战

3.3.2EDA技术发展趋势

第四章EDA工具软件供、需现状及预测分析

4.1全球及中国EDA软件产值及市场份额

4.2EDA软件地区分布

4.3EDA软件需求分析

4.4EDA软件供需关系及发展趋势

第五章EDA工具软件核心企业深度研究

5.1Cadence公司（美国）

5.2MentorGraphics公司（美国）

5.3ALTIUM公司（澳大利亚）

5.4ZUKENINC.（株式会社图研）公司（日本）

5.5Synopsys（美国）

5.6MagmaDesignAutomation（美国）

5.7AgilentEEsof（安捷伦）（美国）

5.8SpringSoft（思源科技）（中国台湾）

5.9ANSYS（美国）

5.10ApacheDesignSolutions（美国）

5.11AppliedWaveResearch（美国）

5.12VennsaTechnologies（加拿大）

5.13中国华大（中国）

第六章中国EDA工具软件行业竞争分析（）

6.1全球EDA软件市场竞争分析

6.2中国EDA软件市场竞争分析

第七章EDA研究总结（ ）

部分图表目录：

图EDA工具软件分类结构图

表电子电路设计与仿真工具软件分类

表PCB板分类

图PCB板实物图

表IC设计软件分类

图IC芯片实物图

表主要PLD器件生产厂商和开发工具

图EDA软件产业链结构图

表常用的EDA软件

表2015-2019年全球五大EDA软件商排名

表中国EDA应用现状

表中国软件企业排名

表2019年EDA市场环境

表2019年中国处在后危机时期的经济特征

表国家信息产业科技发展“十三五”规划和2020年中长期规划纲要

表北京上海深圳等地方性电子产业配套优惠政策

表EDA软件技术特征一览

表EDA工具软件组成

表常用的PCB软件比较

表正确选择PCB软件需考虑的因素

表检验任何PCB设计元件布局和布线产品的基本要素

表自上向下的设计流程图

表自上向下的设计流程层次图

表自上而下的设计流程特点

表EDA软件设计方法列表

图SOC结构示意图

表十大EDA未来设计主题

表2015-2019年全球CAEPCBIC设计等软件产值及EDA软件总产值（亿美元）

表2015-2019年全球CAEPCBIC设计等EDA软件产值市场份额

图2019年全球CAEPCBIC设计等EDA软件产值市场份额

表2015-2019年全球15个主流EDA公司EDA软件产值（百万美元）

表2015-2019年全球15个主流EDA公司EDA软件产值市场份额

图2019年全球主要EDA公司EDA软件产值市场份额

表2015-2019年全球IC设计软件企业IC设计软件产值及总产值（百万美元）

表2015-2019年全球IC设计软件企业IC设计软件产值市场份额

表2015-2019年全球PCB设计工具软件企业PCB设计软件产值及总产值（百万美元）

更多图表见正文……

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202110/245201.html>